图纸编号/Drawing Number: 版本/Versions HOPE MICROELECTRONICS CO., LTD 深圳市华普微电子有限公司 V1.0 HP-XX-XX-XXX 14.95 6.99 SØ1.2 1.50 رنا 2- <u>0,60</u> 9.60 IC:28699-HC03RFM FCC ID:2A718HC03RFM HVIN: HCO3RFM 0.40. Made in China \sim 0.50 2.00 0.80 IC:28699-HC03RFM 技术要求: FCC ID:2A7I8HC03RFM HVIN: HCO3RFM 1. 零件无变形, 去毛刺; Made in China 2. 材料厚0.2mm, 折弯半径R0.1mm; 单位 数量/Quantity 图纸名称/Drawing Name: 制图 3. 未注公差见明细栏; 公差: 4. Mark标识点为凸起小圆点,不可打穿; 审核 $X: \pm 0.1$ 材料/Meterial 页码/Page: 5. 字体: KC/CE字高:2mm, R-R-HCk- $.XX: \pm 0.02$ HCO3RFM字高0.36; 其他字高0.6mm。 批准 $XXX: \pm 0.005$ 1 OF 1